

## Rigid printed circuit boards comprising flexible parts and process for their manufacture.

**Publication number:** DE4131935

**Publication date:** 1993-04-08

**Inventor:** MUENZBERG ROLAND (DE)

**Applicant:** DEGUSSA (DE); SCHOELLER & CO ELEKTRONIK (DE)

**Classification:**

- **International:** *H05K1/00; H05K3/00; H05K1/03; H05K1/00; H05K3/00; H05K1/03; (IPC1-7): H05K1/00; H05K3/00; H05K3/46*

- **European:** H05K1/00C; H05K3/00J

**Application number:** DE19914131935 19910925

**Priority number(s):** DE19914131935 19910925

**Also published as:**



EP0534290 (A:

EP0534290 (A:

**Report a data error he**

Abstract not available for DE4131935

Abstract of corresponding document: **EP0534290**

Rigid-flexible circuits do not need to be permanently flexible in the flexible region in many cases, regions which withstand a limited number of bending stresses being adequate. Such rigid printed circuits, which are flexible only in parts, consist exclusively of rigid printed-circuit board material which, completely or partially, has a smaller thickness in the flexible regions than in the other regions.

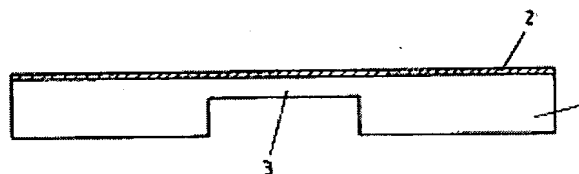


Fig.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



⑬ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 41 31 935 A 1**

⑤ Int. Cl.<sup>5</sup>:  
**H 05 K 1/00**  
H 05 K 3/00  
H 05 K 3/46  
// B23K 26/00, H05K  
1/03

⑳ Aktenzeichen: P 41 31 935.4  
㉑ Anmeldetag: 25. 9. 91  
㉒ Offenlegungstag: 8. 4. 93

DE 41 31 935 A 1

㉑ Anmelder:  
Degussa AG, 6000 Frankfurt, DE; Schoeller & Co  
Elektronik GmbH, 3552 Wetter, DE

㉒ Erfinder:  
Münzberg, Roland, 3575 Kirchhain, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ **Starre, in Teilbereichen biegbare Gedruckte Schaltungen und Verfahren zu deren Herstellung**

⑤⑦ Starr-flexible Schaltungen müssen in vielen Fällen im flexiblen Bereich nicht dauerflexibel sein, sondern es genügen Bereiche, die eine begrenzte Anzahl von Biegebeanspruchungen aushalten. Solche starre, nur in Teilbereichen biegbare gedruckte Schaltungen bestehen ausschließlich aus starrem Leiterplattenmaterial, das in den biegbaren Bereichen ganz oder teilweise eine geringere Dicke aufweist als in den übrigen Bereichen.

DE 41 31 935 A 1

Die Erfindung betrifft starre, in Teilbereichen biegbare Gedruckte Schaltungen, ausschließlich bestehend aus starren Leiterplattenmaterialien mit einer oder mehreren Leiterbahnebenen.

Schon seit vielen Jahren werden beispielsweise in Geräten und Fahrzeugen zur elektronischen Regelung und Steuerung Gedruckte Schaltungen eingesetzt. Es handelt sich hierbei üblicherweise um starre Leiterplatten, die einerseits diskrete Bauelemente und hochintegrierte Bausteine elektrisch miteinander verbinden und andererseits als Träger derselben fungieren. Die Leiterplatten bestehen zumeist aus einer oder mehreren Lagen von glasfaserverstärkten, ausgehärteten Epoxidharzplatten, die zur Ausbildung von Leiterbahnen ein- oder beidseitig kupferkaschiert sind und in den verschiedenen Ebenen elektrisch miteinander verbunden sein können.

Seit einigen Jahren werden Gedruckte Schaltungen eingesetzt, die nebeneinander starre und flexible Bereiche aufweisen. Dadurch kann eine größere Zahl von starren Leiterplatten in nahezu jeder gewünschten räumlichen Anordnung ohne Steckerleisten oder Verdrahtungen mechanisch und elektrisch miteinander verbunden werden. Die flexiblen Bereiche bestehen normalerweise aus dünnen Polyimidfolien, die ebenfalls ein- oder beidseitig kupferkaschiert sind.

Die aus starren und flexiblen Bereichen bestehenden Leiterplatten werden gewöhnlich aus übereinanderliegenden starren und flexiblen Einzellagen aufgebaut, die sich über die gesamte Schaltung erstrecken und mit Hilfe von Verbundfolien miteinander verklebt und verpreßt sind. Es handelt sich hierbei um unbiegsame (z. B. glasfaserverstärktes Epoxidharz) und biegsame Isolationsträger (z. B. Polyimidfolie) mit ein- oder zweiseitigen Kupferkaschierungen, in die die Leiterbahnen geprägt werden. Die Form der starren Lagen legt den starren Teil der Leiterplatten fest. Die flexiblen Bereiche der Leiterplatten werden hergestellt, indem man in diesen Bereichen die starren Lagen in mehreren Verfahrensschritten entfernt. Ein solches Verfahren ist z. B. in der DE-PS 26 57 212 beschrieben.

Die Herstellung solcher starr-flexiblen Leiterplatten ist wegen der zahlreichen Verfahrensschritte und der Verwendung von relativ teuren Polyimidfolien sehr zeitaufwendig und kostenintensiv. In vielen Anwendungsfällen ist es aber gar nicht notwendig, daß die flexiblen Bereiche so flexibel sind, um hohen Dauerbiegebeanspruchungen ausgesetzt werden zu können. In vielen Fällen werden diese Bereiche nur beim Einbau in das Gerät oder Fahrzeug auf Biegung beansprucht und gegebenenfalls nochmals bei späteren Kontrollen oder Serviceleistungen. Diese Biegebeanspruchungen sind zahlenmäßig begrenzt und relativ klein.

Es war daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, starre, in Teilbereichen biegbare Gedruckte Schaltungen zu entwickeln, die ausschließlich aus starren Leiterplattenmaterialien bestehen und mit möglichst wenigen Verfahrensschritten kostengünstig herstellbar sind.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß das starre Leiterplattenmaterial in den Bereichen, die biegsam sind, ganz oder teilweise eine geringere Dicke aufweist als in den übrigen Bereichen, und die geringere Dicke durch Materialabtrag entstanden ist.

Vorzugsweise besitzt das starre Leiterplattenmaterial in den biegsamen Bereichen eine Stärke von 0,05 bis 0,5 mm, wobei die obere Grenze etwas von der Steifig-

keit bzw. Elastizität des starren Leiterplattenmaterials abhängig ist.

In bestimmten Fällen kann es vorteilhaft sein, als starres Leiterplattenmaterial Lamine zu verwenden, bei denen eine Außenlage aus einem Material mit etwas höherer Flexibilität besteht und im biegsamen Bereich die anderen Lagen durch Materialabtrag ganz oder teilweise entfernt sind.

Die Herstellung solcher starrer Leiterplatten, die biegsame Bereiche aufweisen, erfolgt in der Weise, daß die Leiterplatten in den Bereichen, die biegsam werden sollen, durch Materialabtrag auf eine geringere Dicke gebracht werden. Der Materialabtrag kann beispielsweise durch bekannte Verfahren, wie Fräsen, Räumen oder durch Lasermethoden erfolgen.

Dabei muß der Materialabtrag in den biegsamen Bereichen nicht gleichmäßig über die gesamte Fläche erfolgen, sondern es ist bei nicht all zu großer Biegebeanspruchung ausreichend, wenn senkrecht zur Biegerichtung beispielsweise mehrere Nuten eingebracht sind.

Es hat sich überraschenderweise gezeigt, daß auch starres Leiterplattenmaterial biegsam wird, wenn es durch Materialabtrag auf genügend dünne Schichtstärken gebracht wird.

Die Abbildung zeigt schematisch im Längsschnitt eine starre Leiterplatte, die einen biegsamen Bereich (3) aufweist. Sie besteht durchgehend aus einem starren Material (1), beispielsweise glasfaserverstärktem Epoxidharz, das auf der einen Seite ein Leiterbahnmuster (2) aus Kupfer trägt. In dem Bereich (3) der biegsam sein soll, ist von der Rückseite der Leiterbahnauflage (2) her das starre Material bis auf eine verbleibende Schichtdicke von 0,05 bis etwa 0,5 mm entfernt.

Folgendes Beispiel soll die Erfindung näher erläutern: Eine Leiterplatte der Größe 300 · 100 mm<sup>2</sup>, Dicke 1,6 mm, aus glasfaserverstärktem Epoxidharz ist mit einer 35 µm starken Kupferschicht versehen. In der Mitte dieser Leiterplatte wird von der der Kupferschicht entgegengesetzten Seite her auf einer Fläche von 3000 mm<sup>2</sup> durch mechanisches Fräsen die Schichtdicke der Leiterplatte auf 0,2 mm reduziert. In diesem Bereich ist die Leiterplatte dann biegsam und überstand ein fünfzigmaliges Abbiegen um jeweils 90° ohne erkennbare Beschädigungen in diesem Bereich.

Die Ausbildung der Leiterbahnen erfolgt nach bekannten Verfahren. Durch die relativ wenigen und einfachen Verfahrensschritte ist die Herstellung dieser Schaltungen kostengünstig.

#### Patentansprüche

1. Starre, in Teilbereichen biegbare Gedruckte Schaltungen, ausschließlich bestehend aus starren Leiterplattenmaterialien mit einer oder mehreren Leiterbahnebenen, **dadurch gekennzeichnet**, daß das starre Leiterplattenmaterial in den Bereichen, die biegsam sind, ganz oder teilweise eine geringere Dicke aufweist als in den übrigen Bereichen, und daß die geringere Dicke durch Materialabtrag entstanden ist.
2. Gedruckte Schaltungen gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das starre Leiterplattenmaterial in den biegsamen Bereichen eine Stärke von 0,05 bis 0,5 mm aufweist.
3. Gedruckte Schaltungen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Leiterplattenmaterial Lamine verwendet werden, bei denen eine Außenlage aus einem Material mit höherer Flexibi-

lität besteht.

4. Verfahren zur Herstellung von Gedruckten Schaltungen nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die starren Leiterplatten in den Bereichen, die biegsam werden sollen, durch Materialabtrag ganz oder teilweise auf eine geringere Dicke gebracht werden. 5

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

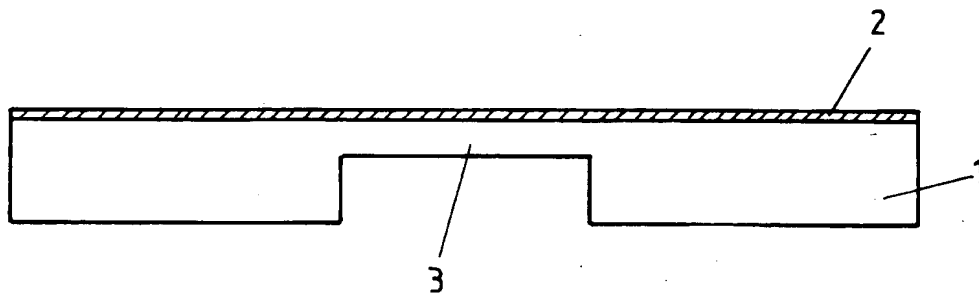


Fig.